

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: **0737802263**
Status: **Active**
Overview: HDM® Backplane Connector System
Description: HDM® Board-to-Board Daughtercard Receptacle, Vertical, Signal Module, 72 Circuits, Mounted Height 13.00mm, Pin Length 4.00mm, Press-Fit

Documents:

[3D Model](#) [Test Summary TS-73670-990 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)
[Product Specification PS-73780-999 \(PDF\)](#)

Agency Certification

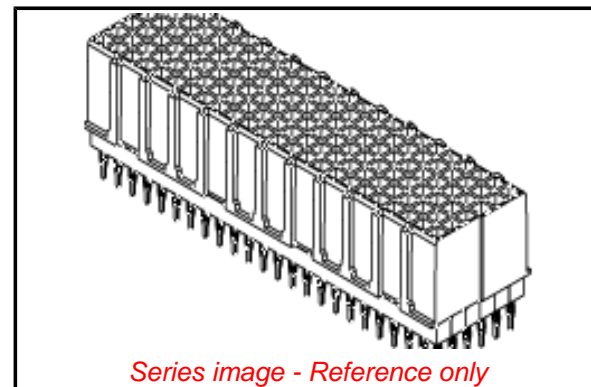
UL E29179

General

Product Family Backplane Connectors
Series 73780
Application Daughtercard, Mezzanine
Comments Press-Fit Tail
Component Type PCB Receptacle
Overview HDM® Backplane Connector System
Product Name HDM®
UPC 800753260733

Physical

Circuits (Loaded) 72
Circuits (maximum) 72
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 250
First Mate / Last Break No
Flammability 94V-0
Guide to Mating Part No
Keying to Mating Part None
Material - Metal Copper-Nickel-Tin
Material - Plating Mating Gold
Material - Plating Termination Tin-Lead
Material - Resin High Temperature Thermoplastic
Net Weight 9.498/g
Number of Columns 12
Number of Pairs Open Pin Field
Number of Rows 6
Orientation Vertical
PC Tail Length 4.00mm
PCB Locator No
PCB Retention None
PCB Thickness - Recommended 1.60mm
Packaging Type Tube
Pitch - Mating Interface 2.00mm
Pitch - Termination Interface 2.00mm
Plating min - Mating 0.762µm
Plating min - Termination 0.889µm
Polarized to PCB No
Stackable Yes
Surface Mount Compatible (SMC) Yes
Temperature Range - Operating -55°C to +105°C
Termination Interface: Style Through Hole - Compliant Pin



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

73780 Series

Mates With

HDM® Board-to-Board Backplane Header 73642 , 73643 , 73644 , 73942 , 73943 , 73944 , 74349 , 74428. HDM® Board-to-Board Stacking Header 73769 , 73770 , 73782 , 73783 , 73771

Electrical

Current - Maximum per Contact	15.0A, 1.0A
Data Rate	1.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)	75
Shielded	No
Voltage - Maximum	250V AC

Solder Process Data

Lead-free Process Capability	N/A
------------------------------	-----

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Product Specification	PS-73780-999
Sales Drawing	SD-73780-001
Test Summary	TS-73670-990

HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation

This document was generated on 07/07/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.